# (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

# (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# T CORRECTION OF COMPANY AND A STATE AND A STATE OF COMPANY AND A STATE AND A S

(43) 国際公開日 2004年10月28日(28.10.2004)

**PCT** 

# (10) 国際公開番号 WO 2004/092270 A1

(51) 国際特許分類7:

C08L 71/02, C09K 3/10

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/004481

(22) 国際出願日:

2004年3月29日(29.03.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-108252 2003年4月11日(11.04.2003)

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 鐘淵化学 工業株式会社 (KANEKA CORPORATION) [JP/JP]; 〒 5308288 大阪府大阪市北区中之島3丁目2-4 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 *(*米国についてのみ): 藤本 豊久 (FU-JIMOTO, Toyohisa) [JP/JP]; 〒6760027 兵庫県高砂市 高砂町宮前町1-8 鐘淵化学工業株式会社内 Hyogo
- (74) 共通の代表者: 鐘淵化学工業株式会社 (KANEKA CORPORATION); 〒5308288 大阪府大阪市北区中之 島3丁目2-4 Osaka (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FL, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が 可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

# 添付公開書類:

国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CURABLE COMPOSITION

(54) 発明の名称: 硬化性組成物

(57) Abstract: A curable composition characterized by comprising a polyoxyalkylene polymer having a reactive silicon group which polymer is obtained by reacting a polyoxyalkylene polymer (A) having a molecular weight distribution of 1.6 or below and a numberaverage molecular weight of 15,000 to 50,000 and containing on average 0.8 or more reactive group in the molecule with an organic compound (B) having both a reactive silicon group and a functional group reactive with the reactive group of the polymer (A) in a proportion of 0.8 to 1.5 molecules on average per molecule of the polymer (A), a filler (C), and a curing catalyst (D), in which the content ratio (y/x) is 0.4 or below wherein x is the content(wt%) of the liquid components which are contained in the composition and each have at least one reactive silicon group and y is the content (wt%) of the liquid components which are contained in the composition and are free from reactive silicon groups and the plasticizer content is at most 10 parts by weight per 100 parts by weight of the polyoxyalkylene polymer having a reactive silicon group. This composition is excellent in applicability and can give cured bodies excellent in stain resistance, thus being useful as sealant.

# (57) 要約:

分子量分布が1.6以下、数平均分子量が15,000~50,00 0であり1分子中に平均して0.8個以上の反応性基を有するポリオキシアルキレン系重合体(A)に、分子中に反応性ケイ素基おび (A)の反応性基と反応しうる官能基を有する有機化合物(B)られる反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体と、充填剤 (C)、および硬化触媒(D)を含有することを特徴とし、充域の (C)、および硬化触媒(D)を含有することを特徴とし、なくる 化性組成物に含まれる液状成分のうち、反応性ケイ素基を少なくも 1つ以上有する成分の含有率x(wt%)と、反応性ケイ素基をしない成分の含有率y(wt%)の比y/xが0.4以下でありに可塑剤含有量が反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体 100重量部に対し10重量部以下である硬化性組成物。作業性と硬化物の耐汚染性に優れ、シーリング剤として好適である。

#### 明細書

#### 硬化性組成物

#### 技術分野

5 本発明は、シロキサン結合を形成することによって架橋しうるケイ素含有官能基(以下、「反応性ケイ素基」ともいう。)を有するポリオキシアルキレン重合体と、充填剤、及び硬化触媒を含有することを特徴とする硬化性組成物に関する。また、硬化物の汚染性を改善しつつ、低応力、高伸び等のシーリング剤として好ましい機械的特性を確保し、かつ作業性が良好である硬化性組成物に関する。

#### 10 背景技術

20

反応性ケイ素基を有する重合体は、湿分存在化で架橋硬化する。このうち、例えば、主鎖骨格がポリオキシプロピレンであるものを用いた硬化性組成物は、室温では液状で、硬化によりゴム弾性体となる特徴を有しており、建築用シーラントなどに広く用いられている。

15 硬化性組成物を建築用途に使用する場合の要求物性は様々であるが、その一つとしてシーリング目地周辺への汚染が少ないことが挙げられる。

目地周辺への汚染の原因の一つとしてはシーラント中に含まれる可塑剤の染み出しが 挙げられるが、可塑剤を除くと硬化物の物性が高モジュラス低伸び化しシーラントとして は品質が劣ったものになるなどの問題があった。また可塑剤を除いた硬化物を低モジュラ ス化させるためポリオキシアルキレン重合体 1 分子あたりに含まれる反応性ケイ素基の 平均数を減らした場合では、反応性ケイ素基を全く有さない未反応のポリオキシアルキレン重合体の割合が増加し、それらが可塑剤と同様、目地周辺を汚染するなどの問題があった。

このような問題に対し、反応性ケイ素基を少なくとも1個有するオキシプロピレン重合 4 体でがってMw/Mnが1.6以下で数平均分子量が6,000以上であるオキシプロピレン重合体と充填剤、及び硬化触媒を含有し、可塑剤を含まない硬化性組成物が特許文献 1 に開示されており、作業性を維持しつつ埃付着性を改善することが記載されている。さ らに、特開平5-65403号の実施例1と実施例2では数平均分子量10,000、Mw/Mn=1.2で1分子中に反応性ケイ素基を2.4個程度含んでいると考えられるオキシプロピレン重合体と充填剤及び硬化触媒を含有し、可塑剤を含まない硬化性組成物が示されている。

#### 5 発明の開示

10

しかしながら、上記特許文献に記載された組成物から得られる硬化物の機械的特性は低伸びであるなどシーリング剤としては品質が劣るという問題があった。

本発明者らは、上記事情に鑑み鋭意検討を重ねた結果、特定のポリオキシアルキレン重合体と充填剤、及び硬化触媒を含有し、かつ反応性ケイ素基を有する液状成分と反応性ケイ素基を有しない液状成分の比を特定の範囲にした硬化性組成物によって、作業性が良好であり、かつ得られる硬化物は低汚染および低応力、高伸び等のシーリング剤として好ましい機械的特性を有することを見出し本発明に到った。

すなわち本発明は、

- (1)分子量分布が1.6以下、数平均分子量が15,000~50,000であり1分子中に平均して0.8個以上の反応性基を有するポリオキシアルキレン系重合体(A)に、分子中に反応性ケイ素基および(A)の反応性基と反応しうる官能基を有する有機化合物(B)を、(A)成分1分子に対して平均0.8~1.5個反応させて得られる反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体と、充填剤(C)、および硬化触媒(D)を含有することを特徴とする硬化性組成物である。
- 20 (2) (1) に記載の硬化性組成物に含まれる液状成分のうち、反応性ケイ素基を少なくとも1つ以上有する成分の含有率x(wt%)と、反応性ケイ素基を有しない成分の含有率y(wt%)の比y/xが0.4以下であることを特徴とする(1)に記載の硬化性組成物である。

(ただしx + y = 100。また、ここで反応性ケイ素基を有しない液状成分としては、(25 1)に記載の(A)成分に(B)成分を反応させた時に反応性ケイ素基が一つも導入されなかったポリオキシアルキレン系重合体、および(1)に記載の硬化性組成物が可塑剤を含有する場合はその可塑剤成分を指す。)

15

- (3) (1) に記載の反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体100重量部に対し、10重量部以下の可塑剤を含有する、または、可塑剤を含有しないことを特徴とする(1) および(2) のうちいずれか1項に記載の硬化性組成物である。
- (4) (A) 成分の反応性基がアルケニル基であり、かつ(B) 成分が(A) 成分と反応 しうる官能基として1分子中に1個のヒドロシリル基を有する有機化合物であることを 特徴とする(1)~(3) のいずれか1項に記載の硬化性組成物である。
  - (5) (A) 成分の反応性基が水酸基であり、かつ(B) 成分が(A) 成分と反応しうる官能基として1分子中に1個のイソシアネート基を有する有機化合物であることを特徴とする(1)  $\sim$  (3) のいずれか1項に記載の硬化性組成物である。
- 10 (6) (A) 成分の反応性基がイソシアネート基であり、かつ(B) 成分が(A) 成分と 反応しうる官能基として1分子中に1個のアミノ基を有する有機化合物であることを特 徴とする(1)~(3)のいずれか1項に記載の硬化性組成物である。
  - (7) (A) 成分の反応性基がアルケニル基であり、かつ(B) 成分が(A) 成分と反応しうる官能基として1分子中に1個のメルカプト基を有する有機化合物であることを特徴とする(1)~(3)のいずれか1項に記載の硬化性組成物である。

本発明の硬化性組成物は、作業性が良好であり、かつ得られる硬化物は耐汚染性が良好で、さらには低応力、高伸び等のシーリング剤として好ましい機械的特性を有する。

#### 発明を実施するための最良の形態

20 本発明に使用される(A)成分の分子量分布が1.6以下、数平均分子量が15,000~50,000であり、分子中に平均して0.8個以上の反応性基を有するポリオキシアルキレン系重合体の主鎖構造としては、-R-O-で示される構造を繰り返し単位とする重合体であればよく、このとき、Rは炭素数1から20の2価のアルキレン基であればよい。また、繰り返し単位の全てが同一である単独重合体であっても良く、2つ以上の種類の繰り返し単位を含む共重合体であっても良い。さらに、主鎖中に分岐構造を有していても良い。

Rの具体例としては、-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-、-CH(CH<sub>3</sub>)CH<sub>2</sub>-、-CH(C<sub>2</sub>

 $H_5$ )  $CH_2-$ 、-C( $CH_3$ ) $_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2CH_2CH_2-$ 等が挙げられる。Rとしては特に-CH( $CH_3$ )  $CH_2-$ が好ましい。

(A)成分のポリオキシアルキレン重合体の主鎖骨格は、例えば開始剤と触媒の存在下、モノエポキシドを開環重合することによって得られる。

開始剤の具体例としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブタンジオール、ヘキサメチレングリコール、メタリルアルコール、ビスフェノールA、水素化ビスフェノールA、ネオペンチルグリコール、ポリブタジエンジオール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレンテトラオール、プロピレングリコール、ポリプロピレントリオール、ポリプロピレンテトラオール、ジプロピレングリコール、グリセリン、トリメチロールメタン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール等の2価アルコールや多価アルコール、水酸基を有する各種のオリゴマー等が挙げられる。

20 触媒としてはKOH、NaOH、CsOH等のアルカリ触媒、トリフルオロボランーエーテラート等の酸性触媒、アルミノポルフィリン金属錯体やシアン化コバルト亜鉛ーグライム錯体触媒等の複合金属シアン化物錯体触媒等の既に公知であるものが用いられる。特に副反応が少ない複合金属シアン化物錯体触媒の使用が、生成物のMw/Mnが小さく低粘度となるため作業性確保の点で好ましいがそれ以外のものであってもよい。

この他、オキシアルキレン重合体の主鎖骨格は、水酸基末端オキシアルキレン重合体を塩基性化合物、例えばKOH、NaOH、KOCH<sub>3</sub>、NaOCH<sub>3</sub>等の存在

10

15

下、2官能以上のハロゲン化アルキル、例えば $CH_2Cl_2$ 、 $CH_2Br_2$ 等による鎖延長等によっても得ることができる。

オキシアルキレン重合体の分子量は、GPCにおけるポリスチレン換算での数平均分子量が15,000から50,000であることが好ましい。数平均分子量が15,000未満では反応性ケイ素基が導入されなかった成分が可塑剤等と同様に硬化物からブリードし周辺汚染の原因となり、また得られる反応性ケイ素基含有オキシアルキレン重合体の硬化物が脆くなるため好ましくない。また、50,000を超えるものでは粘度が高くなりすぎ、取扱いが困難となるため好ましくない。さらに、数平均分子量が17,000から40,000であることが好ましく、20,000~30,000であることが対汚染性確保、機械物性発現上、及び作業性確

オキシアルキレン重合体のMw/Mnは1.6以下であることが好ましい。1.6を超えるものでは粘度が高くなりすぎ取り扱いが困難となるため好ましくない。1.5以下であることが好ましく、更に1.4以下であることが作業性確保の点から特に好ましい。

- (A) 成分のポリオキシアルキレン系重合体の有する反応性基としては特に限定される ものではないが、代表的なものを示すと、例えばアルケニル基、水酸基、イソシアネート 基などが挙げられる。アルケニル基としては特に限定されるものではないが、代表的なも のを示すと、例えば一般式(1)、(2)で表わされる基が挙げられる。
- 20  $H_2 C = C (R^1) \cdots (1)$

保の点から特に好ましい。

 $HC (R^1) = CH - \cdot \cdot \cdot (2)$ 

(式中R<sup>1</sup>は水素または炭素数10以下の炭化水素基)

末端に一般式(1)または(2)で示されるアルケニル基を有するポリオキシアルキレン重合体の製造法としては、従来公知の方法を用いればよく、例えば水酸基 末端ポリオキシアルキレン重合体にアルケニル結合を有する化合物を反応させて、エーテル結合、エステル結合、ウレタン結合、カーボネート結合などにより結合させる方法等が挙げられる。

例えばエーテル結合によりアルケニル基を導入する場合は、ポリオキシアルキレン重合体の水酸基末端のメタルオキシ化により-OM(MはNaまたはK等)を生成した後、一般式(3):

 $H_2 C = C (R^1) - R^2 - X^1 \cdot \cdot \cdot (3)$ 

5 または一般式(4):

 $HC (R^{1}) = CH - R^{2} - X^{1} \cdot \cdot \cdot (4)$ 

(式中 $R^1$ は前記に同じ。 $R^2$ は炭素数1から20の2価の有機基。 $X^1$ はハロゲン原子)で示されるアルケニル基含有化合物を反応させる方法が挙げられる。

一般式(3)または(4)で示されるアルケニル含有化合物の具体例としては、

10 H<sub>2</sub>C=CH-CH<sub>2</sub>-Cl、H<sub>2</sub>C=CH-CH<sub>2</sub>-Br、H<sub>2</sub>C=C(CH<sub>3</sub>)-CH<sub>2</sub>-Cl、H<sub>2</sub>C=C(CH<sub>3</sub>)-CH<sub>2</sub>-Cl、H<sub>2</sub>C=C(CH<sub>3</sub>)-CH<sub>2</sub>-Br、H<sub>2</sub>C=C(CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>)-CH<sub>2</sub>-Cl、H<sub>2</sub>C=C(CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>)-CH<sub>2</sub>-Br、H<sub>2</sub>C=C(CH<sub>2</sub>CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)-CH<sub>2</sub>-Cl、H<sub>2</sub>C=C(CH<sub>2</sub>CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)-CH<sub>2</sub>-Br、HC(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)-CH<sub>2</sub>-Br、HC(CH<sub>3</sub>)=CH-CH<sub>2</sub>-Cl、HC(CH<sub>3</sub>)=CH-CH<sub>2</sub>-Br等が挙げられ、特に、H<sub>2</sub>C=CH-CH<sub>2</sub>-Cl、H<sub>2</sub>C=C(CH<sub>3</sub>)-CH<sub>2</sub>-Clが好ましい。

アルケニル基の導入方法としては、これ以外に $H_2C=C$ ( $CH_3$ ) $-CH_2$ -基やHC( $CH_3$ ) $=CH-CH_2$ -基等を有するイソシアネート化合物、カルボン酸、エポキシ化合物を用いることもできる。

20 末端にイソシアネート基を有するポリオキシアルキレン重合体の製造法としては 、従来公知の方法を用いればよく、例えば水酸基末端ポリオキシアルキレン重合体 に脂肪族、脂環式、芳香脂肪族、芳香族のジイソシアネート化合物等を反応させる 方法等が挙げられる。

本発明の(B)成分である分子中に反応性ケイ素基および(A)成分の反応性基と反応 25 しうる官能基を有する有機化合物としては、上記の官能基を有するものであれは特に制限 なく用いることができる。例えば(A)成分がアルケニル基を有する場合、(B)成分と しては例えばメルカプト基および反応性ケイ素基を有する化合物や下記一般式で表され

10

15

20

るヒドロシリル基および反応性ケイ素基を有する化合物等が挙げられる。

 $H - (Si(R^3_{2-a})(X_a)O)_mSi(R^4_{3-b})X_b$  (5)

(式中R³、R⁴は同一または異なった炭素数1から20のアルキル基、炭素数6か ら20のアリール基、炭素数 7 から20のアラルキル基または(R') 3S i O - で 示されるトリオルガノシロキシ基を示し、R³またはR⁴が二個以上存在するとき、 それらは同一であってもよく、異なっていてもよい。ここでR'は炭素数1から2 0 の一価の炭化水素基であり 3 個の R 'は同一であってもよく、異なっていてもよ い。Xは水酸基または加水分解性基を示し、Xが二個以上存在する時、それらは同 ーであってもよく、異なっていてもよい。 b は 0 、 1 、 2 または 3 を、 a は 0 、 1 、または 2 をそれぞれ示す。またm 個の-S i ( $R^3$   $_{2-a}$ )( $X_a$ )-O - 基におけ るaについて、それらは同一であってもよく、異なっていてもよい。mは0から1 9の整数を示す。但し、b+∑a≧1を満足するものとする。)上記×のうちの加 水分解性基は特に限定されず、従来公知の加水分解性基であれば良い。具体的には 例えば水素原子、ハロゲン原子、アルコキシ基、アシルオキシ基、ケトキシメート 基、アミノ基、アミド基、酸アミド基、アミノオキシ基、メルカプト基、アルケニ ルオキシ基等が挙げられる。これらの内では、加水分解性が穏やかで取扱やすいと いう点でメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基等のアルコキ シ基が好ましい。この水酸基や加水分解性基は1個のケイ素原子に1~3個結合す ることができ、( $b+\Sigma$ a)は1から5であるのが好ましい。水酸基や加水分解性 基が反応性ケイ素含有基中に2個以上存在する場合には、それらは同一であっても 良く、異なっていてもよい。

一般式(5)で示される化合物の具体例としては、トリクロルシラン、メチルジクロルシラン、ジメチルクロルシラン、フェニルジクロルシラン、トリメチルシロキシメチルクロルシラン、1, 1, 3, 3ーテトラメチルー1ーブロモジシロキサンの如きハロゲン化シラン類;トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、メチルジエトキシシラン、メチルジメトキシシラン、フェニルジメトキシシラン、トリメチルシロキシメチルメトキシシラン、トリメチルシロキシジエトキシシランの如き

10

15

20

25

アルコキシシラン類;メチルジアセトキシシラン、フェニルジアセトキシシラン、トリアセトキシシラン、トリメチルシロキシメチルアセトキシシラン、トリメチルシロキシジアセトキシシランの如きアシロキシシラン類; ビス (ジメチルケトキシメート) メチルシラン、ビス (シクロヘキシルケトキシメート) メチルシラン、ビス (ジエチルケトキシメート) トリメチルシロキシシラン、ビス (メチルエチルケトキシメート) メチルシラン、トリス (アセトキシメート) シランの如きケトキシメートシラン類;メチルイソプロペニルオキシシランの如きアルケニルオキシシラン類などが挙げられる。これらの内、特にアルコキシシラン類が好ましく、アルコキシ基の中でもメトキシ基が特に好ましい。

更に本発明においては、得られる末端シリル基中の加水分解性基Xを他の加水分解性基 Yに変換することができる。特にX基がハロゲンである場合には水分による硬化に際し刺 激臭の強いハロゲン化水素を発生させるので他の加水分解性基に変換することが好まし い。変換しうる加水分解性官能基としてはアルコキシ基、アシルオキシ基、ケトキシメー ト基、アミド基、酸アミド基、アミノオキシ基およびメルカプト基などが挙げられる。ハ ロゲン官能基をこれら加水分解性官能基に変換する方法としては種々の方法が挙げられ る。例えばアルコキシ基に変換する方法としては、(1)メタノール、エタノール、2ーメ トキシエタノール、secーブタノール、terーブタノールおよびフェノールなどの如 きアルコール類およびフェノール類、(2)アルコール類およびフェノール類のナトリウム 、カリウム、リチウムなどのアルコキシド類、(3)オルトギ酸メチル、オルトギ酸エチル などの如きオルトギ酸エステル類、(4)エチレンオキシド、プロピレンオキシド、アリル グリシジルエーテルなどの如きエポキシ化合物類などをハロゲン官能基と反応させる方 法が具体例に挙げられる。特に(1)と(3)を組み合わせたアルコール類およびフェノール類 とオルトギ酸エステル類とからなる反応系、(1)と(4)を組み合わせたアルコール類および フェノール類とエポキシ化合物類とからなる反応系を使用すれば容易に反応を行うこと ができ好ましい結果が得られる。同様にアシルオキシ基に変換する方法として、酢酸およ びプロピオン酸の如きカルボン酸類、無水酢酸のような酸無水物、カルボン酸類のナトリ ウム塩、カリウム塩及びリチウム塩;等をハロゲン官能基と反応させる方法が具体的に挙

げられる。同様にアミノオキシ基に変換する方法として、N, N-ジメチルヒドロキシル アミン、N, Nージエチルヒドロキシルアミン、N, Nーメチルフェニルヒドロキシルア ミン及びN-ヒドロキシルピロリジンのようなヒドロキシルアミン類、ヒドロキシルアミ ン類のナトリウム塩、カリウム塩及びリチウム塩;等をハロゲン官能基と反応させる方法 が具体的に挙げられる。同様にアミド基に変換する方法として、N, Nージメチルアミン 、N, Nージエチルアミン、Nーメチルフェニルアミン及びピロリジンの如き1級および 2級アミン類、1級及び2級アミン類のナトリウム塩、カリウム塩及びリチウム塩;等を ハロゲン官能基と反応させる方法が具体的に挙げられる。同様に酸アミドに変換する方法 として、アセトアミド、ホルムアミド及びプロピオンアミドの如き窒素原子上に少なくと も1個の水素原子を有する酸アミド類、該酸アミド類のナトリウム塩、カリウム塩及びリ チウム塩;等をハロゲン官能基と反応させる方法が具体的に挙げられる。;アセトキシム 、メチルエチルケトキシムの如きケトキシム類;N-オクチルメルカプタン、t-ブチル メルカプタンの如きメルカプタン類とオルトギ酸エステル類又はエポキシ化合物類とを 組み合わせた反応系を使用すれば、それぞれケトキシメート基およびメルカプト基に一部 変換させることができ、他の部分はオルトギ酸エステル又はエポキシ化合物から誘導され るアルコキシル基に変換させることができる。上述した如くハロゲン官能基の場合だけ、 他の加水分解性官能基に変換するのではなく、種々の加水分解性官能基を別の加水分解性 官能基に変換し使用することも可能である。

5

10

15

25

反応性基としてアルケニル基を有するポリオキシアルキレン系重合体(A)に、分子中 20 に1個のヒドロシリル基、および反応性ケイ素基を有する有機化合物(B)を反応させる 方法は、特に限定されず、種々の方法を用いることができる。特にVIII族遷移 金属触媒の存在下で反応させる方法が好ましい。

VIII族遷移金属触媒としては、白金、ロジウム、コバルト、パラジウム及びニッケル等のVIII族遷移金属元素から選ばれた金属錯体触媒等が有効に使用される。例えば、H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>・6H<sub>2</sub>O、白金ービニルシロキサン錯体、白金ーオレフィン錯体、Ptメタル、RhCl (PPh<sub>3</sub>)<sub>3</sub>、RhCl<sub>3</sub>、Rh/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、RuCl<sub>3</sub>、IrCl<sub>3</sub>、FeCl<sub>3</sub>、PdCl<sub>2</sub>・2H<sub>2</sub>O、NiCl<sub>2</sub>等のよう

15

20

な化合物が使用できるが、ヒドロシリル化の反応性の点から、 $H_2$  P t C  $l_6$ ・6 H  $_2$  O、白金ービニルシロキサン錯体、白金ーオレフィン錯体のいずれかであることが特に好ましい。

ヒドロシリル化反応は、通常10~150℃、好ましくは20~120℃、さらに好ましくは40~100℃の範囲とするのが好適であり、反応温度の調節、反応系の粘度の調整などの必要に応じて、ベンゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、塩化メチレン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン等の溶剤を用いることができる。

ヒドロシリル化反応の触媒としては、これ以外にも $A \ 1 \ C \ 1_3$ や $T \ i \ C \ 1_4$ 等も使 10 用することができる。

触媒使用量としては特に制限は無いが、通常、アルケニル基1モルに対して白金 触媒を10<sup>-1</sup>から10<sup>-8</sup>モル使用することが好ましく、更に好ましくは10<sup>-3</sup>から10<sup>-6</sup>モルの範囲で使用することができる。触媒の量が少ない場合はヒドロシリル化反 応が十分に進行しない可能性がある。また、触媒量が多すぎると触媒消費によるコストの負担が増えたり、製品への残留触媒が増えるなどの問題がある。

ヒドロシリル化反応の反応促進には、酸素の使用による触媒の再活性化 (特開平 8-283339) や硫黄添加などの方法を用いることができる。

さらにヒドロシリル化反応においてオキシアルキレン重合体、反応溶媒等が酸素 により酸化されることを抑制するために、酸化防止剤の存在下でヒドロシリル化反 応を行うことができる。

分子中にメルカプト基および反応性ケイ素基を有する化合物の具体例としては、例えば γーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、γーメルカプトプロピルトリエトキシシラン、γーメルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、γーメルカプトプロピルメチルジエトキシシラン等が挙げられるが特にこれらに限定されるものではない。

25 反応性基としてアルケニル基を有するポリオキシアルキレン系重合体 (A) に、分子中 にメルカプト基、および反応性ケイ素基を有する有機化合物 (B) を反応させる方法は、 特に限定されず、種々の方法を用いることができる。

(A) 成分が反応性基として水酸基を有する場合、(B) 成分としては(A) 成分と反応しうる官能基として例えばイソシアネート基を有する有機化合物等が挙げられる。そのような化合物としては、例えばγーイソシアネートプロピルトリメトキシシラン、γーイソシアネートプロピルメチルジメトキシシラン、γーイソシアネートプロピルメチルジェトキシシランなどが挙げられるがこれらに限定されるものではない。

反応性基として水酸基を有するポリオキシアルキレン系重合体(A)に、イソシアネート基および反応性ケイ素基を有する有機化合物(B)を反応させる方法は、特に限定されず、種々の方法を用いることができる。

(A) 成分が反応性基としてイソシアネート基を有する場合、(B) 成分として 10 は(A)成分と反応しうる官能基として例えばアミノ基を有する有機化合物等が挙 げられる。そのような化合物としては、例えばγーアミノプロピルトリメトキシシラ ン、γーアミノプロピルトリエトキシシラン、γーアミノプロピルメチルジメトキシシラ ン、γーアミノプロピルメチルジエトキシシラン、γー(2ーアミノエチル)アミノプロ ピルトリメトキシシラン、γ-(2-アミノエチル)アミノプロピルメチルジメトキシシ 15 ラン、γー(2ーアミノエチル)アミノプロピルトリエトキシシラン、γー (2ーアミノ エチル) アミノプロピルメチルジエトキシシラン、γ-ウレイドプロピルトリメトキシシ ラン、N-フェニルーγ-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-ベンジル-γ-アミ ノプロピルトリメトキシシラン、Nービニルベンジルーγーアミノプロピルトリエトキシ シラン、N-フェニル-γ-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N- (n-ブチル 20 **)ーγーアミノプロピルトリメトキシシラン、Nー(nーブチル)ーγーアミノプロピル** メチルジメトキシシラン、N-エチルアミノイソブチルトリメトキシシラン、N-メチル アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N-メチルアミノプロピルトリメトキシシラン 、ビス (トリメトキシシリルプロピル) アミン等が挙げられるがこれらに限定されるも 25 のではない。

反応性基としてイソシアネート基を有するポリオキシアルキレン系重合体 (A) に、アミノ基、および反応性ケイ素基を有する有機化合物 (B) を反応させる方法は、特に限

10

15

20

25

定されず、種々の方法を用いることができる。

反応性ケイ素基をポリオキシアルキレン系重合体に導入する方法としては、得られる反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体の粘度が比較的低くなることから、(A)成分としてアルケニル基を有するポリオキシアルキレン系重合体に、(B)成分として分子中にヒドロシリル基を有する化合物を反応させる方法が好ましい。

反応性ケイ素基の導入率を測定する方法としては種々の方法が考えられるが、現在のところ<sup>1</sup>H NMRスペクトルにより、反応性ケイ素基の導入された末端と導入されなかった末端の積分値を比較することで正確な値を得ることができる。

分子量分布が1.6以下、数平均分子量が15,000~50,000であり1分子中に平均して0.8個以上の反応性基を有するポリオキシアルキレン系重合体(A)に反応させる、分子中に反応性ケイ素基および(A)の反応性基と反応しうる官能基を有する有機化合物の量としては、(A)成分1分子に対して平均0.8~1.5個であることが好ましい。0.8個未満では汚染の原因となる反応性ケイ素基が一つも導入されなかったポリオキシアルキレン重合体の量が多くなり、1.5個を超えるものでは得られる硬化物が高モジュラス低伸びとなるため好ましくない。さらに(A)成分1分子に反応させる(B)成分の量としては1.0~1.4個であることが好ましく、1.0~1.3個であることが硬化性およびシーラントとしての機械的特性確保、さらには汚染の原因となる反応性ケイ素基が一つも導入されなかったポリオキシアルキレン重合体の量を低減できる点から特に好ましい。

また、本発明においては、分子量分布が1.6以下、数平均分子量が15,000~50,000であり1分子中に平均して0.8個以上の反応性基を有するポリオキシアルキレン系重合体(A)に、分子中に反応性ケイ素基および(A)の反応性基と反応しうる官能基を有する有機化合物(B)を、(A)成分1分子に対して平均0.8~1.5個反応させて得られる反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体の変性体を用いることもできる。

代表的な変性体としては、反応性ケイ素基を有するポリオキシアルキレン重合体

存在下に、下記一般式(6)で表される炭素数1~8のアルキル基を有する(メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマーおよび(又は)下記一般式(7)で表される炭素数10以上のアルキル基を有する(メタ)アクリル酸アクリルエステルモノマーおよび(又は)下記一般式(8)で表される反応性ケイ素基含有(メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマーの混合物を重合して得られるものである。この他(6)、(7)、(8)の重合物を反応性ケイ素基含有オキシアルキレン重合体とブレンドしたものも使用することができる。

 $CH_2 = C (R^5) COOR^6 \cdot \cdot \cdot (6)$ 

(式中R<sup>5</sup>は水素原子またはメチル基、R<sup>6</sup>は炭素数1から8のアルキル基を示す)

10  $CH_2 = C (R^5) COOR^7 \cdot \cdot \cdot (7)$ 

(式中R<sup>5</sup>は前記に同じ。R<sup>7</sup>は炭素数10以上のアルキル基を示す)

 $CH_2 = C (R^5) COOR^8 - [Si (R^3_{2-a}) (X_a) O]_m Si (R^4_{3-b}) X_b \cdot \cdot \cdot (8)$ 

(式中R<sup>5</sup>は前記に同じ。R<sup>8</sup>は炭素数1~6の2価のアルキレン基を示す。R<sup>3</sup>,

15 R<sup>4</sup>, X, a, b, mは前記に同じ。)

前記一般式(6)のR<sup>6</sup>としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、t-ブチル基、2-エチルヘキシル基などの炭素数1~8、好ましくは1~4、さらに好ましくは1~2のアルキル基を挙げることができる。なお一般式(6)で表されるモノマーは1種類でもよく、2種以上用いてもよい。

20 前記一般式 (7) のR<sup>7</sup>としては、例えばラウリル基、トリデシル基、セチル基、ステアリル基、ビフェニル基などの炭素数 1 0 以上、通常は 1 0 ~ 3 0 、好ましくは 1 0 ~ 2 0 の長鎖アルキル基が挙げられる。なお一般式 (7) で示されるモノマーは 1 種類でもよく、2 種以上用いてもよい。

前記一般式(8)のR<sup>8</sup>としては、例えばメチレン基、エチレン基、プロピレン基 25 などの炭素数1~6、好ましくは1~4を挙げることができる。R<sup>8</sup>と結合する反応 性ケイ素基としては、例えばトリメトキシシリル基、メチルジメトキシシリル基、 トリエトキシシリル基、メチルジエトキシシリル基等を挙げることできる。なお一

10

15

20

般式(8)で表されるモノマーは1種類でもよく、2種以上用いてもよい。

この重合には式(6)、(7)、(8)以外のモノマーを併用してもよく、そのようなモノマーとしては、例えばアクリル酸、メタクリル酸等のアクリル酸やアクリルアミド、メタクリルアミド、Nーメチロールアクリルアミド、Nーメチロールメタクリルアミドなどのアミド基、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレートなどのエポキシ基、ジエチルアミノエチルアクリレート、ジエチルアミノエチルメタクリレート、アミノエチルビニルエーテルなどのアミノ基を含むモノマーやアクリロニトリル、スチレン、αーメチルスチレン、アルキルビニルエーテル、塩化ビニル、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、エチレン等のモノマーが挙げられる。この場合、重合した式(6)、(7)、(8)のモノマーの合計が重合したモノマー全体の50%以上、特に70重量%以上であることが好ましい。

本発明における硬化性組成物に含まれる液状成分のうち、反応性ケイ素基を少なくとも1つ以上有する成分の含有率をx(wt%)、反応性ケイ素基を有しない成分の含有率をy(wt%)とした時、その比y/xが0.4以下であることが好ましい。0.4を超えると硬化物から未架橋の液状成分がブリードし汚染の原因となる虞がある。さらにy/xは0.3以下であることがより好ましく、0.2以下であることが耐汚染性確保の点から特に好ましい。また0.1以上であることが機械特性確保の点から好ましい(ただしx+y=100。また、ここで反応性ケイ素基を少なくとも1つ以上有する成分としては(A)成分に(B)成分を反応させた時に反応性ケイ素基が1つ以上導入されたポリオキシアルキレン系重合体を指し、反応性ケイ素基を有しない成分としては(A)成分に(B)成分を反応させた時に反応性ケイ素基が1つも導入されなかったポリオキシアルキレン系重合体、および本発明における硬化性組成物が可塑剤を含有する場合はその可塑剤成分を指す。)

本発明の硬化性組成物には、必要に応じて可塑剤を添加することができる。

25 可塑剤の具体例はとしては、例えば、ジオクチルフタレート、ジイソデシルフタレートなどのフタル酸エステル類;アジピン酸ジオクチルなどの脂肪族二塩基酸エステル類;エポキシ化大豆油、エポキシ化アマニ油などのエポキシ可塑剤類;ポリ

10

15

20

25

プロピレングリコールやその誘導体などのポリエーテル類;ビニル系モノマーを種々の方法で重合して得られるビニル系重合体などがあげられる。これらの可塑剤は単独または2種類以上を併用してもよい。

可塑剤の使用量は、(A)成分と(B)成分を反応させて得られる反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体100重量部に対し、10重量部以下であることが好ましい。10重量部を超えると得られる硬化物から可塑剤がブリードし汚染の原因となる虞がある。さらに5重量部以下が好ましく、2重量部以下がより好ましく、耐汚染性確保の点から可塑剤は添加しないことが特に好ましい。なお、本発明における硬化性組成物では、反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体が低粘度であるため、可塑剤を添加しなくても十分な作業性を確保することができる。

本発明における(C)充填剤としては、特定の充填剤には限定されない。その具体例としては、ヒュームドシリカ、沈降性シリカ、無水ケイ酸、含水ケイ酸およびカーボンブラックの如き補強性充填剤;炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ケイソウ土、焼成クレー、クレー、タルク、酸化チタン、ベントナイト、有機ベントナイト、酸化第二鉄、酸化亜鉛、活性亜鉛華および水添ヒマシ油、PVC、ポリオレフィンのような有機フィラーなどの如き充填剤;石綿、ガラス繊維およびフィラメントの如き繊維状充填剤、シラスバルン、ガラスバルン、サランバルン、フェノールバルン等の無機質バルン、有機質バルンが例示され、これらの1種または2種以上を必要に応じて用いればよい。充填剤は(A)成分と(B)成分を反応させて得られる反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体100重量部に対して1~200重量部、特には5~200重量部用いることが好ましい。

本発明における(D)硬化触媒としては硬化性樹脂組成物中の(A)成分と(B)成分を反応させて得られる反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体の反応性基の 反応を促進可能な硬化触媒であれば良い。その具体例としては、テトラブチルチタネート、テトラプロピルチタネートなどのチタン類エステル類;ジブチル錫ジアセチルアセトナート、ジブチル錫ジラウレート、ジブチル錫マレエート、ジブチル錫ジアセテート、ガクチル酸錫、ナフテン酸錫などの有機錫化合物;オクチル酸鉛;ブチ

ルアミン、オクチルアミン、ジブチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノー ルアミン、トリエタノールアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミ ン、オレイルアミン、オクチルアミン、シクロヘキシルアミン、ベンジルアミン、 ジエチルアミノプロピルアミン、キシリレンジアミン、トリエチレンジアミン、グ アニジン、ジフェニルグアニジン、2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル) 5 フェノール、モルホリン、N-メチルモルホリン、1, 3-ジアザビシクロ(5, 4, 6) ウンデセンー7 (DBU) などのアミン系化合物あるいはそれらのカルボ ン酸などの塩;過剰のポリアミンと多塩基酸よりえられる低分子量ポリアミド樹脂 ;過剰のポリアミンとエポキシ化合物の反応生成物;アミノ基を有するシランカッ プリング剤、たとえばγーアミノプロプルトリメトキシシラン、Nー(βーアミノ 10 エチル)アミノプロピルメチルジメトキシシランなどの公知のシラノール縮合触媒 が例示され、これらの1種または2種以上を必要に応じて用いればよい。硬化触媒の 使用量は(A)成分と(B)成分を反応させて得られる反応性ケイ素基含有ポリオキシア ルキレン系重合体100重量部に対して0.1~20重量部程度が好ましく1~10重量 15 部程度が更に好ましい。

本発明の硬化性組成物には、必要に応じて接着性付与剤や溶剤、その他の添加剤等を添加することができる。

接着性付与剤の例としては、γ-アミノプロピルトリメトキシシラン、γ-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ-(2-アミノエチル)アミノプロピルト
20 リメトキシシラン、γ-(2-アミノエチル)アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ-(2-アミノエチル)アミノプロピルトリエトキシシラン、γ-ウレイドプロピルトリエトキシシラン、N-β-(N-ビニルベンジルアミノエチル)γ-アミノプロピルトリメトキシシラン、γ-アニリノプロピルトリメトキシシラン等のアミノ基含有シラン類;γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ
25 メルカプトプロピルトリエトキシシラン、γ-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、γ-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、γ-メルカプトプロピルメチルジストキシシラン、γ-メルカプトプロピルメチルジエトキシシラン等のメルカプト基含有シラン類;γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ-グリシドキシプロ

ピルメチルジメトキシシラン、 $\gamma$  ーグリシドキシプロピルトリエトキシシラン、 $\beta$  ー (3, 4ーエポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン等のエポキシ基 含有シラン類; $\beta$  ーカルボキシルエチルフェニルビス(2 ーメトキシエトキシ)シラン、N ー $\beta$  ー (N ーカルボキシルメチルアミノエチル) ー $\gamma$  ーアミノプロピルトリメトキシシラン等のカルボキシシラン類;アミノ基含有シラン類と各種ケトンとの脱水縮合により得られるケチミン化シラン類等が挙げられる。これら接着性付与剤は、単独で用いてもよく、2 種以上併用してもよい。

溶剤には、炭化水素類、酢酸エステル類、アルコール類、エーテル類、ケトン類 のごとき非反応性のものが挙げられ、このような溶剤であれば特に限定はない。

10 その他の添加剤としては、例えば、水添ヒマシ油、有機ベントナイト、ステアリン酸カルシウム等のタレ防止剤、着色剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤等が挙げられる。さらに、必要に応じて接着性改良剤、物性調整剤、保存安定性改良剤、滑剤、顔料、発泡剤等の添加剤も適宜添加することが可能である。

(A)成分と(B)成分を反応させて得られる反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体と(C)成分、(D)成分を含有する本発明の硬化性組成物の製造法は特に限定されず、例えば上記成分を配合し、ミキサー、ロール又はニーダー等を用いて混練りする方法、溶剤を用いて各成分を溶解させ混合する等の通常の方法が採用されうる。またこの組成物は1成分型あるいは2成分型いずれの組成物とすることも可能である。

#### 20 実施例

5

本発明の硬化性組成物を実施例に基づいて説明する。以下合成例、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの合成例、実施例に限定されるものではない。

#### (合成例1)

25 数平均分子量2000のポリオキシプロピレンジオールを開始剤として、複合金属シアン化物錯体触媒として用いて、プロピレンオキシドを重合することにより数平均分子量30200(GPCより求めたポリスチレン換算値)、分子量分布1.

2のポリオキシプロピレンジオールを得た。ナトリウムメチラートの30%メタノール溶液2重量部を加えた後、130℃でメタノールが回収されなくなるまで減圧脱揮を行った。ついでアリルクロライド1.3重量部を加え5時間反応をさせた後、未反応のアリルクロライドを減圧脱揮により除去した後、ヘキサンと水により精製し、1分子中に概ね2個のアリル末端基を含有するポリオキシアルキレン系重合体(P1)を得た。

#### (合成例2)

5

10

15

数平均分子量2000のポリオキシプロピレンジオールを開始剤として、複合金属シアン化物錯体触媒として用いて、プロピレンオキシドを重合することにより数平均分子量30200(GPCより求めたポリスチレン換算値)、分子量分布1.2のポリオキシプロピレンジオールを得た。ナトリウムメチラートの30%メタノール溶液2重量部を加えた後、130℃でメタノールが回収されなくなるまで減圧脱揮を行った。ついでメタリルクロライド1.6重量部を加え5時間反応をさせた後、未反応のメタリルクロライドを減圧脱揮により除去した後、ヘキサンと水により精製し、1分子中に概ね2個のメタリル末端基を含有するポリオキシアルキレン系重合体(P2)を得た。

#### (合成例3)

数平均分子量2000のポリオキシプロピレンジオールを開始剤として、複合金属シアン化物錯体触媒として用いて、プロピレンオキシドを重合することにより数20 平均分子量20500(GPCより求めたポリスチレン換算値)、分子量分布1.2のポリオキシプロピレンジオールを得た。ナトリウムメチラートの30%メタノール溶液2.5重量部を加えた後、130℃でメタノールが回収されなくなるまで減圧脱揮を行った。ついでアリルクロライド1.5重量部を加え5時間反応をさせた後、未反応のアリルクロライドを減圧脱揮により除去した後、ヘキサンと水により精製し、1分子中に概ね2個のアリル末端基を含有するポリオキシアルキレン系重合体(P3)を得た。

#### (合成例4)

5

10

15

20

25

数平均分子量2000のポリオキシプロピレンジオールを開始剤として、複合金属シアン化物錯体触媒として用いて、プロピレンオキシドを重合することにより数平均分子量14300(GPCより求めたポリスチレン換算値)、分子量分布1.1のポリオキシプロピレンジオールを得た。ナトリウムメチラートの30%メタノール溶液4.2重量部を加えた後、130℃でメタノールが回収されなくなるまで減圧脱揮を行った。ついでアリルクロライド2.8重量部を加え5時間反応をさせた後、未反応のアリルクロライドを減圧脱揮により除去した後、ヘキサンと水により精製し、1分子中に概ね2個のアリル末端基を含有するポリオキシアルキレン系重合体(P4)を得た。

#### (合成例5)

数平均分子量が3000 のポリオキシプロピレンジオールにナトリウムメチラートの30%メタノール溶液11. 4重量部を加えた後、130℃でメタノールが回収されなくなるまで減圧脱揮を行った。ついでジクロルメタン2重量部を加え、5時間反応をさせた後、未反応のジクロルメタンを減圧脱揮により除去した。さらにナトリウムメチラートの30%メタノール溶液4重量部を加えた後、130℃でメタノールが回収されなくなるまで減圧脱揮を行い、ついでアリルクロライド2.5重量部を加え、5時間反応をさせた後、未反応のアリルクロライドを減圧脱揮により除去した。その後、ヘキサンと水により精製し、1分子中に概ね2個のアリル末端基を含有する数平均分子量17000(GPCより求めたポリスチレン換算値)、分子量分布2.00ポリオキシアルキレン系重合体(P5)を得た。

# (合成例6)

合成例1で得たP1のアリル基1モルに対してジメトキシメチルシラン0.37 モルを塩化白金酸の存在下反応させて、分子末端にジメトキシメチルシリル基を有するポリオキシアルキレン系重合体(P6)を得た。

#### (合成例7)

合成例1で得たP1のアリル基1モルに対してジメトキシメチルシラン0.5モ

ルを塩化白金酸の存在下反応させて、分子末端にジメトキシメチルシリル基を有するポリオキシアルキレン系重合体 (P7) を得た。

#### (合成例8)

合成例1で得たP1のアリル基1モルに対してジメトキシメチルシランO.6モ ルを塩化白金酸の存在下反応させて、分子末端にジメトキシメチルシリル基を有す るポリオキシアルキレン系重合体 (P8) を得た。

#### (合成例9)

合成例1で得たP1のアリル基1モルに対してジメトキシメチルシラン0.7モルを塩化白金酸の存在下反応させて、分子末端にジメトキシメチルシリル基を有するポリオキシアルキレン系重合体(P9)を得た。

# (合成例10)

合成例1で得たP1のアリル基1モルに対してジメトキシメチルシラン0.8モルを塩化白金酸の存在下反応させて、分子末端にジメトキシメチルシリル基を有するポリオキシアルキレン系重合体(P10)を得た。

# 15 (合成例11)

10

合成例2で得たP2のメタリル基1モルに対してジメトキシメチルシラン0.9 8モルを塩化白金酸の存在下反応させて、分子末端にジメトキシメチルシリル基を 有するポリオキシアルキレン系重合体(P11)を得た。

#### (合成例12)

20 合成例3で得たP3のアリル基1モルに対してジメトキシメチルシラン 0.6モルを塩化白金酸の存在下反応させて、分子末端にジメトキシメチルシリル基を有するポリオキシアルキレン系重合体(P12)を得た。

#### (合成例13)

合成例4で得たP4のアリル基1モルに対してジメトキシメチルシラン 0.6モ 25 ルを塩化白金酸の存在下反応させて、分子末端にジメトキシメチルシリル基を有す るポリオキシアルキレン系重合体 (P13) を得た。

## (合成例14)

合成例4で得たP4のアリル基1モルに対してジメトキシメチルシラン0.8モルを塩化白金酸の存在下反応させて、分子末端にジメトキシメチルシリル基を有するポリオキシアルキレン系重合体(P14)を得た。

(合成例15)

5 合成例5で得たP5のアリル基1モルに対してジメトキシメチルシラン0.6モルを塩化白金酸の存在下反応させて、分子末端にジメトキシメチルシリル基を有するポリオキシアルキレン系重合体(P15)を得た。

(合成例16)

数平均分子量2000のポリオキシプロピレンジオールを開始剤として、複合金 10 属シアン化物錯体触媒として用いて、プロピレンオキシドを重合することにより数 平均分子量30200(GPCより求めたポリスチレン換算値)、分子量分布1. 2のポリオキシプロピレンジオールを得た。得られたポリプロピレングリコールの水酸 基1モルに対してγーイソシアネートプロピルトリメトキシシラン0.6モルを加えてウ レタン化反応を行い、分子末端にトリメトキシシリル基を有するポリオキシアルキレン系 15 重合体(P16)を得た。

(実施例1)

20

反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体として合成例 8 で得られた P 8 を 1 2 0 重量部、充填剤として炭酸カルシウム 1 2 0 重量部、硬化触媒としてジブチルスズビスアセチルアセトナート 2 重量部、及び酸化チタン 2 0 重量部、ポリアミドワックス 5 重量部、ビニルトリメトキシシラン 2 重量部、N-(β-アミノエチル)-γ-アミノプロピルトリメトキシシラン 3 重量部を充分に混錬して硬化性組成物を作成し、その硬化性組成物を用いて下記の試験を実施した。

作業性:BS型粘度計、ローターNo.7、回転数2rpm、23℃での粘度を測定。 ダンベル引張試験:厚さ3mmのシートを作製し、23℃湿度60%で3日間養生 25 により硬化させ、更に50℃オーブンで4日間養生し、室温に戻した後、JIS3 号ダンベルを打ち抜き、引張り速度200mm/minにおける100%伸張時応 力(M100)、及び破断時伸びをオートグラフで測定した。 石材への染み出し汚染性: 天然大理石に接した目地を作成し、シーリング材目地からの液状成分の染み出し幅を測定した。

塗料汚染性:厚さ3mmのシートを作製し、23℃湿度60%で1日養生後、表面にアクリルエマルジョン系塗料を塗布し更に23℃湿度60%で1日養生後、屋外に暴露し塗料表面への埃付着性を3段階で評価した。

#### (実施例2)

可塑剤として数平均分子量3000のポリオキシプロピレンジオール6重量部を 用いることを除いては、実施例1と同様の方法で硬化性組成物を作成し、同様の評 価を行った。

# 10 (実施例3)

5

反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体として合成例12で得られたP1 2を120重量部用いることを除いては、実施例1と同様の方法で硬化性組成物を 作成し、同様の評価を行った。

#### (実施例4)

15 反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体として合成例 7 で得られた P 7 を 1 2 0 重量部用いることを除いては、実施例 1 と同様の方法で硬化性組成物を作成し、同様の評価を行った。

#### (実施例5)

反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体として合成例 9 で得られた P 9 を 20 1 2 0 重量部用いることを除いては、実施例 1 と同様の方法で硬化性組成物を作成し、同様の評価を行った。

#### (実施例6)

反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体として合成例16で得られたP16を120重量部用いることを除いては、実施例1と同様の方法で硬化性組成物を作成し、同様の評価を行った。

#### · (比較例1)

25

反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体として合成例11で得られたP1

1を120重量部用いること、および可塑剤として数平均分子量3000のポリオキシプロピレンジオール36重量部を用いることを除いては、実施例1と同様の方法で硬化性組成物を作成し、同様の評価を行った。

#### (比較例2)

5 反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体として合成例6で得られたP6を 120重量部用いることを除いては、実施例1と同様の方法で硬化性組成物を作成 し、同様の評価を行った。

#### (比較例3)

反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体として合成例10で得られたP1 10 0を120重量部用いることを除いては、実施例1と同様の方法で硬化性組成物を 作成し、同様の評価を行った。

#### (比較例4)

反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体として合成例13で得られたP13を120重量部用いることを除いては、実施例1と同様の方法で硬化性組成物を作成し、同様の評価を行った。

#### (比較例5)

反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体として合成例14で得られたP14を120重量部用いることを除いては、実施例1と同様の方法で硬化性組成物を作成し、同様の評価を行った。

# 20 (比較例 6)

反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体として合成例15で得られたP15を120重量部用いることを除いては、実施例1と同様の方法で硬化性組成物を作成し、同様の評価を行った。

結果を表1に示す。

15

総	粘度	> 0	<b>一</b>	身	M <sub>1</sub>	¥	ョケオ系量は	<b>以有キ分イ</b> (	1 2	一一一一	头	T
総合評価	度 (Pa·s)	6ヶ月後盤料表面への族付着性	2ヶ月後大然大雄石への染み出し幅(mm)	破断時伸び(%)	100 (MPa)	y/x (注3)	可盟剤 (反応性 ケイ素甚含有ポリ ケイ素甚含有ポリ オキシアルキレン 米重合体100重 興 部 に 対 し) (注2)	ないない 表 生 水 でんり 大 ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス	分布	数平均分子量	光リター	
0	2020	0	<u>^</u>	920	0.38	0.20	I	1. 2	1. 2	0 2 0 3	P 8	実施例1
0	1810	0	<1	940	0.36	0. 25	σı	1. 2	1. 2	3020	יסי	実施例2
0	1840	0	<1	800	0.40	0.21	ì	1. 2	1. 2	2050	P12	実施例3
0	1950	0	<b>1</b> —1	1100	0.30	0.32	1	1. 0	1. 2	3020	P7	実施例4
0	2050	0	^ 11	700	0.48	0.12		1. 4	1. 2	3020	P 9	実施例5
0	2200	0	۸	780	0.44	0.21	l	1. 2	1. 2	3020	P16	実施例6
×	205	×	<b>O</b> 1	680	0.50	0.33	3 O	1.96	1. 2	302 00	P11	比較例 1
×	200	D	ω	115 0	0.20	0.63		0.74	1. 2	302	P 6	比較例 2
×	210	0	<1	490	0.58	0.04	I	1. 6	1. 2	302	P13	比較例 3
×	158	<b>D</b>	. 2	480	0.47	0.18	ı	1. 2	1. 1	143	P14	比較例 4
×	162	0	<1	300	0.60	0.05	1	1. 6	1. 1	143 00	P15	<b>比較</b> 例
×	2000	D	22	750	0.41	0.19	l	1. 2	2. 0	1700	P10	比較例6

安口

注1:反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体1分子中の反応性ケイ素基の個数 注2:反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体100重量部に対する可塑剤の重量 部数

注3: 反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体と可塑剤およびジブチルスズビスアセチルアセトナートのみで硬化させ、得られた硬化物を23℃で3日および50℃で4日養生後、アセトンに2日間浸漬し、硬化物の重量変化から未架橋成分(架橋性ケイ素基を一つも有しない成分)の割合を算出した。

本発明の硬化性組成物は、作業性が良好であり、かつ得られる硬化物は耐汚染性が良好であり、またシーリング剤として好ましい機械的特性を有することが分かる。

10

5

#### 産業上の利用可能性

本発明の硬化性組成物は目地周辺への汚染が少ない建築用シーラントなどに有効に使用できる。

**15** 

20

25

#### 請求の範囲

- 1. 分子量分布が1. 6以下、数平均分子量が15,000~50,000であり1分子中に平均して0.8個以上の反応性基を有するポリオキシアルキレン系重合体(A)に、
- 5 分子中に反応性ケイ素基および(A)の反応性基と反応しうる官能基を有する有機化合物(B)を、(A)成分1分子に対して平均0.8~1.5個反応させて得られる反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体と、充填剤(C)、および硬化触媒(D)を含有することを特徴とする硬化性組成物。
- 2. 請求項1に記載の硬化性組成物に含まれる液状成分のうち、反応性ケイ素基を少なく 2. 請求項1に記載の硬化性組成物に含まれる液状成分のうち、反応性ケイ素基を少なく 2. 技术項1に記載の硬化性組成物に含まれる液状成分のうち、反応性ケイ素基を有しない成分の含有 率y(wt%)の比y/xが0. 4以下であることを特徴とする請求項1に記載の硬化性 組成物。

(ただしx + y = 100。また、ここで反応性ケイ素基を有しない液状成分としては、請求項1に記載の(A)成分に(B)成分を反応させた時に反応性ケイ素基が一つも導入されなかったポリオキシアルキレン系重合体、および請求項1に記載の硬化性組成物が可塑剤を含有する場合はその可塑剤成分を指す。)

- 3. 請求項1に記載の反応性ケイ素基含有ポリオキシアルキレン系重合体100重量部に対し、10重量部以下の可塑剤を含有する、または、可塑剤を含有しないことを特徴とする請求項1および2のうちいずれか1項に記載の硬化性組成物。
- 20 4. (A)成分の反応性基がアルケニル基であり、かつ(B)成分が(A)成分と反応し うる官能基としてヒドロシリル基を有する有機化合物であることを特徴とする請求項1 ~3のいずれか1項に記載の硬化性組成物。
  - 5. (A) 成分の反応性基が水酸基であり、かつ(B) 成分が(A) 成分と反応しうる官能基としてイソシアネート基を有する有機化合物であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の硬化性組成物。
  - 6. (A) 成分の反応性基がイソシアネート基であり、かつ(B) 成分が(A) 成分と反応しうる官能基としてアミノ基を有する有機化合物であることを特徴とする請求項1~

3のいずれか1項に記載の硬化性組成物。

7. (A) 成分の反応性基がアルケニル基であり、かつ(B) 成分が(A) 成分と反応し うる官能基としてメルカプト基を有する有機化合物であることを特徴とする請求項1~ 3のいずれか1項に記載の硬化性組成物。

5

10

15

20

25

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

			PCT/JP2004/0044	181
A. CLASSIFI	CATION OF SUBJECT MATTER  7 C08L71/02//C09K3/10			
1110.01	CO8L/1/02//CO9K3/10			
1				
According to In	ternational Patent Classification (IPC) or to both natio	nal classification and IPC		
B. FIELDS SE				
	mentation searched (classification system followed by	ologgification combata		
Int.Cl	C08L71/02	ciassification symbols)		
i				
Documentation	searched other than minimum documentation to the ex	tant that and do		
j Orcouyo	21111111 KO1O 1926 1	itsuyo Shinan Toro	s included in the fields searched oku Koho 1996–2004	
Kokai J	itsuyo Shinan Koho 1971-2004 T	oroku Jitsuyo Shir	nan Koho 1994-2004	F
Electronic data b	pase consulted during the international search (name of			<del></del>
		data base and, where pract	cable, search terms used)	
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
			·	•
Category*	Citation of document, with indication, where a	· ·	passages Relevant to o	claim No.
X .	JP 2002-356613 A (Kaneka Co.	rp.),	1-7	7
	13 December, 2002 (13.12.02) Claims; Par. Nos. [0010] to	,	i l	•
	to [0048]	[0024], [0045]		
	& WO 2002/096988 A1 & EE	2 1403323 A1	1	
v				
Х	JP 2000-129147 A (Asahi Glas 09 May, 2000 (09.05.00),	ss Co., Ltd.),	1-7	7
	Claims; Par. Nos. [0011] to	[0033] [0065]		
	to [0068], [0086] to [0090],	[0033], [0065]	21	
	[0119] to [0120]	[0203] 60 [011.	-1,	
	(Family: none)			
x	JP 5-65403 A (Kaneka Corp.),			_
A	19 March, 1993 (19.03.93),		1-6	j
	Claims; Par. Nos. [0013] to	[0045]; [0049]	7	
ĺ	& EP 531972 A1 & US	5900458 A		
Further doc	cuments are listed in the continuation of Box C.			
		See patent family a	nnex.	
"A" document de	ories of cited documents: fining the general state of the art which is not considered	"T" later document publish	ed after the international filing date	or priority
to be of partic	cular relevance	the principle or theory	with the application but cited to un underlying the invention	derstand
ming date	ation or patent but published on or after the international	"X" document of particular	relevance; the claimed invention ca	annot be
"L" document wh	nich may throw doubts on priority claim(s) or which is blish the publication date of another citation or other	step when the docume	annot be considered to involve an at is taken alone	inventive
special reason	i (as specified)	"Y" document of particular	relevance; the claimed invention cae an inventive step when the doc	nnot be
"O" document ref	erring to an oral disclosure, use, exhibition or other means blished prior to the international filing date but later than	combined with one or being obvious to a pers	nore other such documents, such co	mbination
the priority da	ate claimed	"&" document member of t		•
Data acti			•	
Date of the actual	completion of the international search , 2004 (02.06.04)	Date of mailing of the inte	rnational search report	
June	, == 0 4. (02.00.04)	22 June, 20	04 (22.06.04)	
Name and mailing	address of the ISA/			
Japanes	e Patent Office	Authorized officer		
Facsimile No. orm PCT/ISA/210	(second sheet) (January 2004)	Telephone No.	· · ·	
	(January 2004)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/004481

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim N
X A	JP 2002-88148 A (Asahi Glass Co., Ltd.), 27 March, 2002 (27.03.02), Claims; Par. Nos. [0014] to [0026], [0036], [0041] to [0047] (Family: none)	1-4,7 5-6
A <sup>'</sup>	JP 7-62218 A (Asahi Glass Co., Ltd.), 07 March, 1995 (07.03.95), Full text (Family: none)	1-7
A	JP 7-62217 A (Asahi Glass Co., Ltd.), 07 March, 1995 (07.03.95), Full text (Family: none)	1-7
0		

# 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl<sup>7</sup> C08L71/02 // C09K3/10

# B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7 C08L71/02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2004年

日本国実用新案登録公報 1996-2004年

日本国登録実用新案公報 1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する	3と認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2002-356613 A (鐘淵化学工業株式会社) 2002.12.13,特許請求の範囲,【0010】-【002 4】,【0045】-【0048】 & WO 2002/096988 A1 & EP 1403323 A1	1-7
X	JP 2000-129147 A (旭硝子株式会社) 2000.05.09,特許請求の範囲,【0011】-【003 3】,【0065】-【0068】,【0086】-【009 0】,【0109】-【0112】,【0119】-【0120】 (ファミリーなし)	1 – 7

#### x C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

#### 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 02.06.2004 22. 6. 2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 9553 日本国特許庁(ISA/JP) 内田 靖恵 郵便番号100-8915 東京都千代田区貿が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3455

X JP 5-6 1993. ( 5], [06 & EP 53197	<ul><li>名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</li><li>6 5 4 0 3 A (鐘淵化学工業株式会社)</li><li>0 3 . 1 9 , 特許請求の範囲, 【0013】 - 【004</li></ul>	関連する 請求の範囲の番号 1 — 6 7
X JP 5-6 1993. ( 5], [06 & EP 53197	65403 A (鐘淵化学工業株式会社) 03.19,特許請求の範囲,【0013】-【004	1 - 6
	2 A1 & US 5900458 A	• .
A 2002. (	02-88148 A (旭硝子株式会社) 03.27,特許請求の範囲,【0014】-【002 036】,【0041】-【0047】 -なし)	1-4, 7 $5-6$
	6 2 2 1 8 A (旭硝子株式会社) 0 3 . 0 7, 全文 (ファミリーなし)	1 – 7
1	2217 A (旭硝子株式会社) 03.07,全文 (ファミリーなし)	1-7